

Fujitsu recommends Windows 10 Pro.

Datenblatt

Fujitsu CELSIUS W570power+

VR-bereites CAD-Kraftpaket

Wir sind (VR-) bereit für die Zukunft: Als branchenweite Neuheit geht die FUJITSU CELSIUS W570power+ Desktop-Workstation mit ihrem innovativen, platzsparenden 21-Liter-Mikrotower-Design hoch hinaus. Ab jetzt müssen Ingenieure, Designer und Architekten nicht mehr zwischen Leistung, Erweiterbarkeit, Preis und Platzbedarf wählen

Keine Kompromisse bei der Leistung, der Erweiterbarkeit und dem Preis

Im Hinblick auf CAD-Kunden konzipiert: Leistung, Zuverlässigkeit und hervorragende Flexibilität – zu einem günstigen Preis

- Wählen Sie zwischen den energieeffizienten Intel® Core™ Prozessoren oder der leistungsfähigen Intel® Xeon® E3-1200 v6 Prozessorfamilie
- Unterstützung von Windows 10 Pro
- Unterstützung von Windows 7 mit ausgewählten Prozessoren
- 64 GB DDR4 2.400-MHz-Speicher (inkl. ECC)
- Maximal 28 TB Kapazität
- Breite Auswahl an Prozessoren und professionellen Grafikkarten
- Steigern Sie Ihre Speicherleistung mit extrem schnellen PCIe-SSDs
- Zuverlässige, hochbelastbare und geschäftskritische Laufwerke unterstützen den Betrieb rund um die Uhr

Innovatives, neues platzsparendes Design

Unsere leichteste und energieeffizienteste Mikrotower-Desktop-Workstation

- Branchenneuheit: 21-Liter-Desktop-Workstation
- Kabelloses Design
- Einfache Zugänglichkeit von Speichergeräten an der Vorderseite (cold-plug)
- Optimierte Wärmemanagement- und Kühlungslösungen
- Profitieren Sie dank niedriger Geräuschemissionen von nur 18 dB(A) von einer ruhigen Arbeitsumgebung
- 400-W-Netzteil für einen verringerten Energieverbrauch
- In Deutschland geplant, entwickelt und gefertigt

Wir sind (VR-) bereit für die Zukunft

Branchenweit kleinste VR-bereite Desktop-Workstation. Genießen Sie ein vollkommen immersives Echtzeit-Erlebnis

- Ausgerüstet mit dem VR-ready NVIDIA® Quadro® P4000



RADEON PRO



Komponenten

	Intel® Xeon® Prozessor E3-1280v6 (4 Kerne / 8 Threads, 3.90 GHz, bis zu 4,2 GHz, 8 MB) *
	Intel® Xeon® Prozessor E3-1280v5 (4 Kerne / 8 Threads, 3.70 GHz, bis zu 4,0 GHz, 8 MB) *, **
Prozessor	Intel® Xeon® Prozessor E3-1275v6 (4 Kerne / 8 Threads, 3.80 GHz, bis zu 4,2 GHz, 8 MB) *
	Intel® Xeon® Prozessor E3-1275v5 (4 Kerne / 8 Threads, 3.60 GHz, bis zu 4,0 GHz, 8 MB, Intel® HD Graphics P530) *, **
	Intel® Xeon® Prozessor E3-1270v6 (4 Kerne / 8 Threads, 3.80 GHz, bis zu 4,2 GHz, 8 MB) *
	Intel® Xeon® Prozessor E3-1270v5 (4 Kerne / 8 Threads, 3.60 GHz, bis zu 4,0 GHz, 8 MB) *, **
	Intel® Xeon® Prozessor E3-1245v6 (4 Kerne / 8 Threads, 3.70 GHz, bis zu 4,1 GHz, 8 MB) *
	Intel® Xeon® Prozessor E3-1245v5 (4 Kerne / 8 Threads, 3.50 GHz, bis zu 3,9 GHz, 8 MB, Intel® HD Graphics P530) *, **
	Intel® Xeon® Prozessor E3-1240v6 (4 Kerne / 8 Threads, 3.70 GHz, bis zu 4,1 GHz, 8 MB) *
	Intel® Xeon® Prozessor E3-1240v5 (4 Kerne / 8 Threads, 3.50 GHz, bis zu 3,9 GHz, 8 MB) *, **
	Intel® Xeon® Prozessor E3-1230v6 (4 Kerne / 8 Threads, 3.50 GHz, bis zu 3,9 GHz, 8 MB) *
	Intel® Xeon® Prozessor E3-1230v5 (4 Kerne / 8 Threads, 3.40 GHz, bis zu 3,8 GHz, 8 MB) *, **
Prozessor	Intel® Xeon® Prozessor E3-1225v6 (4 Kerne / 4 Threads, 3.30 GHz, bis zu 3,7 GHz, 8 MB) *
	Intel® Xeon® Prozessor E3-1225v5 (4 Kerne / 4 Threads, 3.30 GHz, bis zu 3,7 GHz, 8 MB, Intel® HD Graphics P530) *, **
	Intel® Xeon® Prozessor E3-1220v6 (4 Kerne / 4 Threads, 3.00 GHz, bis zu 3,5 GHz, 8 MB) *
Prozessor	Intel® Xeon® Prozessor E3-1220v5 (4 Kerne / 4 Threads, 3.00 GHz, bis zu 3,5 GHz, 8 MB) *, **
	Intel® Core™ i7-7700-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads, 3.60 GHz, bis zu 4,2 GHz, 8 MB, Intel® HD Graphics 630) *
Prozessor	Intel® Core™ i7-6700-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads, 3.40 GHz, bis zu 4,0 GHz, 8 MB, Intel® HD Graphics 530) *, **
	Intel® Core™ i5-7600-Prozessor (4 Kerne / 4 Threads, 3.50 GHz, bis zu 4,1 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 630) *
	Intel® Core™ i5-7500-Prozessor (4 Kerne / 4 Threads, 3.40 GHz, bis zu 3,8 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 630) *
	Intel® Core™ i5-6600-Prozessor (4 Kerne / 4 Threads, 3.30 GHz, bis zu 3,9 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 530) *, **
Prozessor	Intel® Core™ i5-6500-Prozessor (4 Kerne / 4 Threads, 3.20 GHz, bis zu 3,6 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 530) *, **
	Intel® Core™ i3-7100-Prozessor (2 Kerne / 4 Threads, 3.90 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics 630)
Prozessor	Intel® Core™ i3-6100-Prozessor (2 Kerne / 4 Threads, 3.70 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics 530) **
	Intel® vPro® Plattform mit Intel® Xeon® Prozessoren Keine Intel® vPro® Technologie mit Intel® Core™ i5- und Core™ i7-Prozessoren *mit Intel® Turbo-Boost-Technologie 2.0 (Taktrate und Leistung variieren je nach Arbeitslast und anderen Variablen) **6. Generation Intel® Prozessoren
Betriebssystem, vorinstalliert	
Betriebssystem vorinstalliert	Windows 10 Pro. Fujitsu empfiehlt Windows 10 Pro. Windows 10 Home
Betriebssystemkompatibel	Windows 7 Professional 32-bit (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) (with 6th generation Intel® processors) Windows 7 Professional 64-bit (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) (with 6th generation Intel® processors) Linux
Informationen über Microsoft BS-Unterstützung	Systeme mit Intel® Prozessoren der 7. Generation erhalten nur mit Windows 10 Home / Windows 10 Pro Support von Microsoft. Weitere Informationen finden Sie im Microsoft Support Lifecycle. Downgrade auf Microsoft® Windows® 7 Professional nur verfügbar für Intel® Prozessor der 6. Generation
Betriebssystem – Hinweise	Zertifiziert für Red Hat® Enterprise Linux (geplant) Zertifiziert für SUSE Enterprise Desktop (ausstehend) Zertifiziert für SUSE Enterprise Server (ausstehend) Für einige Konfigurationen sind Treiber von Drittanbietern momentan nicht erhältlich, oder es gelten Einschränkungen für die Konfiguration.

Speichermodule	4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR4, ungepuffert, kein ECC, 2.400 MHz, UDIMM
	8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR4, ungepuffert, ECC, 2.400 MHz, UDIMM
	8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR4, ungepuffert, kein ECC, 2.400 MHz, UDIMM
	16 GB (1 Modul(e) 16 GB) DDR4, ungepuffert, ECC, 2.400 MHz, UDIMM
	16 GB (1 Modul(e) 16 GB) DDR4, ungepuffert, kein ECC, 2.400 MHz, UDIMM
Grafik	High-end 3D: AMD Radeon™ Pro WX 7100, 8 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	High-end 3D: NVIDIA® Quadro® P4000, 8 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® P2000, 5 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort
Grafik	Midrange 3D: AMD Radeon™ Pro WX 5100, 8 GB, 320 Streamprozessoren, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P1000, 4 GB, PCIe x16, 4 x miniDP
	Entry 3D: AMD Radeon™ Pro WX 3100, 4 GB, 320 Streamprozessoren, PCIe x16, 1 x DisplayPort, 2 x miniDP
Grafik	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P600, 2 GB, PCIe x16, 4 x miniDP
	Entry 3D: AMD Radeon™ Pro WX 2100, 2 GB, 320 Streamprozessoren, PCIe x16, 1 x DisplayPort, 2 x miniDP
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P400, 2 GB, PCIe x16, 3 x miniDP
	Remote Graphics: CELSIUS RemoteAccess Dual Card, PCIe x1, 2 x miniDP, PCoIP
	Remote Graphics: CELSIUS RemoteAccess Quad Card, PCIe x1, 4 x miniDP, PCoIP
Grafik	Others: VGA-Erweiterungskarte
	Others: DP - DVI-D-Adapterkabel (Einzelanbindung) Others: MiniDP-auf-DP-Adapterkabel
Festplattenlaufwerke (intern)	SSD SATA III, 960 GB Hohe Belastbarkeit, 3DWPD, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 480 GB Hohe Belastbarkeit, 3DWPD, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 240 GB Hohe Belastbarkeit, 3DWPD, 2,5 Zoll
	SSD PCIe, 1024 GB M.2 NVMe Highend-Modul
	SSD PCIe, 512 GB M.2 NVMe Highend-Modul
Festplattenlaufwerke (intern)	SSD PCIe, 256 GB M.2 NVMe Highend-Modul
	SSD PCIe, 1x1024 GB M.2 NVMe Highend Card
	SSD PCIe, 1x 512 GB M.2 NVMe Highend Card
	SSD PCIe, 1x 256 GB M.2 NVMe Highend Card
	SSD PCIe, 1024 GB M.2 NVMe Modul
	SSD PCIe, 512 GB M.2 NVMe Modul
	SSD PCIe, 256 GB M.2 NVMe Modul
	SSD PCIe, 128 GB M.2 NVMe Modul
	SSD PCIe, 1x 1024 GB M.2 NVMe Card
	SSD PCIe, 1x 512 GB M.2 NVMe Card
	SSD PCIe, 1x 256 GB M.2 NVMe Card
SSD SATA III, 1024 GB, 2,5 Zoll	
SSD SATA III, 512 GB, 2,5 Zoll	
SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll	
SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll	
SSD SATA III, 512 GB, 2,5 Zoll, SED	
SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll, SED	
HDD SATA III, 7.200 U/min, 6.000 GB, 3,5 Zoll, Business Critical	
HDD SATA III, 7.200 U/min, 4.000 GB, 3,5 Zoll, Business Critical	
HDD SATA III, 7.200 U/min, 2.000 GB, 3,5 Zoll, Business Critical	
HDD SATA III, 7.200 U/min, 1.000 GB, 3,5 Zoll, Business Critical	
HDD SATA III, 7.200 U/min, 2.000 GB, 2,5 Zoll, Business Critical	
HDD SATA III, 7.200 U/min, 1.000 GB, 2,5 Zoll, Business Critical	
HDD SATA III, 7.200 U/min, 2.000 GB, 3,5 Zoll	
HDD SATA III, 7.200 U/min, 1.000 GB, 3,5 Zoll	
HDD SATA III, 7.200 U/min, 500 GB, 3,5 Zoll	
HDD SATA II, 5.400 U/min, 500 GB, 2,5 Zoll	

	Intel Optane Arbeitsspeicher (16 GB)
Festplatte – Hinweise	Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte. 24/7-ready (Business Critical HDDs erforderlich) Bis zu 20 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert SSHD (Solid State Hard Disk, Hybrid Drive) SED (Self-Encrypting Drive - Selbstverschlüsselndes Laufwerk) SSD (Solid State Disk)
Laufwerke (optional)	BD Triple Writer SATA Ultra Slim (Tray) DVD-ROM DVD Super Multi DVD Super Multi Ultraslim (Tray) MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"
Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional)	Parallelschnittstelle eSATA-Schnittstelle Intel 2 x 1 Gbit Ethernet-Adapter I350-T2 WLAN 802.11ac (2x2) PCIe x 1 FH und BT 4.1 (nur bestimmte Regionen, bis zu BT 4.2 je nach BS-Version) WLAN 802.11ac (2x2) PCIe x1 FH (nur bestimmte Regionen) Dual Serial Card PCIe x1
Basiseinheit	CELSIUS W570power+
Mainboard	
Mainboard-Typ	D3517
Formfaktor	proprietär
Chipsatz	Intel® C236
Prozessorsockel	LGA 1151
Maximale Prozessoranzahl	1
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.)	64 GB
Speichersteckplätze	4 DIMM (DDR4) ECC/non-ECC
Speicherfrequenz	2.400 MHz
Speicher – Hinweise	Unterstützung für Dual Channel Für eine ausreichende Dual-Channel-Leistung müssen 2 Speichermodule bestellt werden. Die Kapazität auf den einzelnen Kanälen muss gleich sein. DDR4 2.400 MHz getaktet mit 2.133 MHz in Kombination mit Intel® Prozessor der 6. Generation
LAN	10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM
BIOS-Version	AMI Aptio V
BIOS-Funktionen	BIOS Flash EPROM-Aktualisierung per Software Wiederherstellungs-BIOS Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) CSM (Compatibility Support Module)
Audiotyp	On Board
Audiocodec	Realtek ALC671
Audiofunktionen	Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound
I/O-Controller on Board	
SATA gesamt	8
davon SATA III	8
davon eSATA	2 (optional)
Controller-Funktionen	Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI RAID 0/1/5/10

S26361-K1446-V315 CELSIUS W570power+

Audio: Line-Eingang	1
Audio: Line-Ausgang	1
Audio frontseitig: Mikrofon	1
Audio frontseitig: Kopfhörer	1
Interne Lautsprecher	1
USB 2.0 gesamt	6
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt	7
USB 3.1 Gen2 gesamt	optional über Add-on-Karte
USB frontseitig	2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x USB 3.1 Typ C (Gen1); optional: 1 x USB 3.1 Typ C (Gen2) über Add-on-Karte und Frontadapterschacht
USB rückseitig	2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0
USB intern	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
VGA	optional: über Adapterkarte
DisplayPort	2
DVI	1 (DVI-D)
Seriell (RS-232)	optional: erster und zweiter serieller Port (9-polig, 16 Byte FIFO, kompatibel zu 16550)
Maus/Tastatur (PS/2)	2
Ethernet (RJ-45)	1
Parallel	1 (optional) (25-polig mit EPP und ECP)
eSATA	1 (optional)
Schnittstellenmodul - Hinweise	Anytime USB Charge-Funktionalität, Der USB-Typ-C-Anschluss unterstützt bis zu 15 W

Eingabegerät/Komponenten

Eingabegeräte (optional)	Tastatur Maus KBPC PX ECO Maus M440 ECO Space Explorer USB
Laufwerkschächte, gesamt	9
Interne 2,5-Zoll-Schächte	1
Interne 3,5-Zoll-Schächte	4
Externe 5,25-Zoll-Schächte	2
Laufwerkschacht - Hinweise	5,25-Zoll-Schächte: ein Schacht im HH-Format, ein Schacht nur für schlanke optische Laufwerke; interne 3,5-Zoll-Schächte: 3,5-Zoll-Laufwerk (schraubenlos) oder 2,5-Zoll-Laufwerk (mit Schrauben, optional schraubenlos). Laufwerkskäfig für externen 3,5-Zoll-Schacht und internen 2,5-Zoll-Schacht: optional

Steckplätze

PCI-Express 3.0 x1	2 x (215 mm / 170 mm /) Volle Höhe
PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16)	1 x (215 mm /) Volle Höhe
PCI-Express 3.0 x16	1 x (240 mm /) Volle Höhe
Markenname der Grafikkarte	Intel® HD Graphics P630, Intel® HD Graphics 630, Intel® HD Graphics P530, Intel® HD Graphics 530
Gemeinsam genutzter Videospeicher	bis zu 1.782 MB
TFT-Auflösung (VGA)	1.024 x 768 Pixel 1.280 x 1.024 Pixel 1.360 x 768 Pixel 1.440 x 900 Pixel 1.600 x 900 Pixel 1.600 x 1.200 Pixel 1.680 x 1.050 Pixel 1.920 x 1.080 Pixel

TFT-Auflösung (DVI)	1.280 x 1.024 Pixel 1.360 x 768 Pixel 1.440 x 900 Pixel 1.600 x 900 Pixel 1.680 x 1.050 Pixel 1.920 x 1.080 Pixel 1.920 x 1.200 Pixel
TFT-Auflösung (DisplayPort)	1.280 x 1.024 Pixel 1.360 x 768 Pixel 1.440 x 900 Pixel 1.600 x 900 Pixel 1.680 x 1.050 Pixel 1.920 x 1.080 Pixel 1.920 x 1.200 Pixel 2.560 x 1.440 Pixel 2.560 x 1.600 Pixel 3.840 x 2.160 Pixel 4.096 x 2.304 Pixel
Grafikeigenschaften	Unterstützung von bis zu drei unabhängigen Displays DirectX® 12 Unterstützung für HDCP OpenCL™ 2.0 (benötigt Intel® Core™ i3, i5 oder i7 Prozessor) OpenGL® 4.4 Ein DisplayPort-Anschluss kann mit einem optionalen externen Adapter in DVI-D oder HDMI verwandelt werden Für Multi-Monitoring-Modus laufen Grafikkarte und integrierte Grafik parallel DisplayPort-Schnittstelle unterstützt Ver. 1.2 inkl. Multi-Stream DVI-D-Schnittstelle unterstützt die Audioausgabe für HDMI-Monitore
Grafikhinweise	Bis zu 1 GB dedizierte Videospeicher (im Arbeitsspeicher geführt und gegen Verwendung in Grafiken gesperrt) Getestete Auflösungen; abhängig vom Display-Typ sind weitere Auflösungen und Frequenzen möglich Shared Memory abhängig von der Hauptspeichergroße und vom Betriebssystem Auflösung (Farbtiefe bis zu 32 Bit/Pixel) Für TFT empfehlen wir 60Hz.
Elektrische Anschlusswerte	
Leistungseffizienz – Hinweis	Energieeffizienz des Netzteils (bei 230 V und einer Auslastung von 10 % / 20 % / 50 % / 100 %): 83 % / 89 % / 91 % / 90 %
Nennspannungsbereich	100 V - 240 V
Nennfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz
Betriebsspannungsbereich	90 V - 264 V
Betriebsnetzfrequenzbereich	47 - 63 Hz
Max. Netzteil-Ausgangsleistung	400 W
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	
Maße (B x T x H)	180 x 304 x 375 mm 7,09 x 11,97 x 14,76 Zoll
Betriebslage	Vertikal
Gewicht	ca. 12 kg
Gewicht (lbs.)	ca. 30,86 lbs
Gewicht – Hinweise	Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab
Umgebungstemperatur bei Betrieb	10 - 35 °C (50 - 95 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 - 85 % (relative Luftfeuchtigkeit)
Produkt	CELSIUS W570power+
Modell	M16W
Deutschland	TÜV GS
Europa	CE
USA/Kanada	FCC Klasse B cCSAus

Global	RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) WEEE (Waste electrical and electronical equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten) Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL) ENERGY STAR® 6.1 (bestimmte Regionen)
China	CCC TPM 2.0 für China (optional)
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Weitere Software	
Weitere Software (vorinstalliert)	Adobe® Reader® (pdf-Reader) McAfee® LiveSafe™ (bietet preisgekrönten Virenschutz für Ihren PC und vieles mehr. 30-Tage-Testversion vorinstalliert) Microsoft Office (1 Monat Testversion für Neukunden von Microsoft® Office 365. Microsoft Office kaufen.)
Weitere Software (optional)	Recovery DVD für Windows® Drivers & Utilities DVD (DUDVD) CyberLink PowerDVD BD (Wiedergabesoftware für Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (Wiedergabesoftware für DVD) Nero Essentials XL Microsoft® Office Professional 2019 Microsoft® Office Home and Business 2019 (Zur Aktivierung der Produkte ist ein Microsoft-Konto erforderlich. Kauf und Aktivierung nur in der Region, in der sie erworben wurde.)
Sicherheit	
Physische Sicherheit	Kensington-Schloss-Unterstützung Öse für Vorhängeschloss Integrierte Chassisverriegelung (optional)
System- und BIOS-Sicherheit	Integrierte Sicherheit (TPM 2.0) EraseDisk (optional) Schutz vor Bootsektor-Viren Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM Steuerung aller USB-Schnittstellen Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden Steuerung der externen Schnittstellen
Benutzersicherheit	BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor Festplattenpasswort Zugriffsschutz durch externen SmartCard-Leser (optional) Zugriffsschutz durch internen SmartCard-Leser (optional) "Workplace Protect" (sichere Authentifizierungslösung)
Workplace Embedded Tools	Auto-BIOS-Update über Fujitsu-Server Auto-BIOS-Update über Kundenserver (optional) Easy PC Protection (optional) Easy Restore (optional)
Manageability	
Schlussbestimmungen	
	Tastatur an (besondere Fujitsu Tastatur erforderlich) Wärmemanagement Erweiterte Lebensdauer 24/7 (begrenzte Konfigurationen)
Garantie	
Garantiedauer	3 Jahre (hängt vom Land ab)
Garantieart	Bring-In / On-Site Service (für Länder der Region EMEA, für alle anderen Länder je nach lokalen Bestimmungen)
Product Support Services – die perfekte Ergänzung	
Empfohlener Service	9 x 5, Antrittszeit: nächster Arbeitstag
Ersatzteilverfügbarkeit	5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer 5 Jahre

Empfohlenes Zubehör

SpaceMouse™ Pro



Mit der SpaceMouse™ Pro 3D ist die Navigation von 3D-Modellen oder 3D-Umgebungen so einfach, als hielten Sie diese in Ihrer Hand. Eine leichte Bewegung der Controller-Kappe bewirkt eine einfache und präzise Steuerung. SpaceMouse™ Pro ist eine hervorragende Ergänzung der herkömmlichen Maus und lässt sich mit der freien Hand bedienen. Sie können wie gewohnt mit der Maushand Objekte auswählen, erstellen und bearbeiten.

Bestellnummer:
S26381-K459-L100

In addition to Fujitsu CELSIUS W570power+, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures

With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu CELSIUS W570power+, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

Contact

Fujitsu Technology Solutions
Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2020-08-05 CE-EN